

## 中粮包装召开 2016 年度技术创新年会

2017 年 1 月 17 -18 日，“中粮包装 2016 年度技术创新大会暨第十三届技术交流会”在杭召开。

在技术负责人会议上，技术中心、各利润点技术负责人对本单位的技术工作进行了年度总结，并围绕“整合资源实现研发能力的最大化，协同共享实现技术水平的整体提升”的主题进行了分组研讨，针对多个重要技术工作议题提出办法与建议，气氛热烈并卓有成效。最后各利润点签订了 2017 年度技术工作目标责任书。在第十三届技术交流会上，通过对 55 篇论文的遴选，入围了 14 篇论文进行宣读评比，其中 9 篇论文获得了中粮包装 2016 年技术创新论文奖。

在 18 日下午的技术创新会议上，技术中心回顾了 2016 年中粮包装技术工作，颁发了优秀技术论文奖、指令性项目奖和研发创新项目奖，并发布了 2017 年技术工作任务。

中粮包装总经理张晔肯定了中粮包装技术创新工作取得的成果，强调了公司在技术工作上的激励机制、技术晋升通道、创新文化上给予的充分支持，在并对未来技术创新工作寄予厚望。

最后，中粮包装董事长张新发表了讲话，指出了 2016 年技术工作不足之处，并对 2017 年的技术工作提出了新的要求。未来，公司将进一步明确技术发展的方向、加大人才引进力度、营造更好的技术创新氛围、树立中粮包装技术人员标杆、打开技术职业发展通道、拓展对外技术合作模式，并希望包装广大技术人员发

奋图强、锐意进取，努力将技术创新打造成中粮包装的核心竞争力。

2016 年度中粮包装技术创新大会在热烈的掌声中圆满结束。

中粮包装管理层及相关职能部门和利润点负责人出席了技术创新大会，各利润点/事业部技术负责人及技术中心同事参加了会议。